723

# 切欠き底に発生した微小き裂の 進展下限界条件に関する研究

九州大学[院] 〇 瀬尾明光

九州大学・エアリキード・I2CNER・産業技術総合研究所 久保田祐信 九州大学・I2CNER・産業技術総合研究所 近藤良之

# Fatigue Crack Propagation Threshold for the Short Crack at Notch Root Akimitsu Seo, Masanobu Kubota and Yoshiyuki Kondo

## 1緒 言

微小欠陥の存在は様々な機械部材で考慮に入れるべき事象であり,多くの研究がなされてきた<sup>1)-3)</sup>.しかし, 深い切欠きのように大きな応力集中が生じる場所に微小なき裂が存在する場合,その進展挙動は十分に明らかではない.そこで,本研究では深い切欠きの底に微小予き裂を導入した試験片を用いてき裂進展試験を行い,微小き裂の進展下限界条件ΔK<sub>th</sub>に及ぼす切欠き半径ρおよび応力比 R の影響を検討した.

### 2 実験方法

**2.1 供試材** 供試材として S25C 焼きならし材を用いた. 本研究では予き裂導入後に,応力除去焼鈍を行った.焼 鈍後の降伏応力はo<sub>Y</sub> = 300 MPa であり,ビッカース硬さ は HV = 140 であった.

**2.2 試験片** 図1に示すように,試験片は深さ2mm, 先端半径 $\rho$ =0.015~15mmで,深さ0.15mmの微小疲労 予き裂を有する切欠き材である.初めに,切欠き半径 $\rho$ = 0.015mm,深さ2mmの切欠きを加工し,その底から疲 労試験によって長さ0.15mmの微小予き裂を導入した. その後, $\rho$ =0.015mmの場合はそのまま実験に用い,他 の $\rho$ については予き裂を残して,切欠き半径を研削によ り加工した.最後に,予き裂導入時および機械加工時の 残留応力を除くため,応力除去焼鈍を真空中で,温度を 873 K として1h 施した.

**2.3 疲労試験** 疲労試験は動電型加振器を利用した曲 げ疲労試験機を用いて行い,試験周波数は25 Hz である. 応力比は *R* = -1, 0, High *R* (平均応力を200 MPa とする 高応力比 *R* = 0.62 ~ 0.72) の3種類を用いた.試験中は 背面ゲージを用いた除荷弾性コンプライアンス法<sup>4</sup>によ



(b) Detail of notch Fig.1 Test specimen (Dimensions are in mm.). って,き裂長さおよびき裂開閉口挙動を連続的に測定した.ただし,切欠き半径15mmの条件では感度不足の為, 背面ゲージによる測定を行わなかった.

### 3 実験結果および考察

3.1 疲労き裂進展下限界条件 $\Delta K_{th}$  に及ぼす切欠き半径 および応力比の影響 それぞれの切欠き半径と応力比 に対して *S-N* 曲線の取得を行い,得られた疲労限度と試 験終了後に開放した破面において測定した停留き裂長 さaから $\Delta K_{th}$ を算出した. *K* 値の算出には, $a \ge p$ の場合 はaと切欠き深さを合わせたものをき裂長さとして取り 扱い, Gross & Srawley の式<sup>5)</sup>を用い,a < pの場合はき裂 長さとしてaを用いて Lukas & Klesnil の式<sup>6)</sup>を適用した. すべての試験条件の $\Delta K_{th}$ を図 2 に中実のプロットで示す. R = -1では,比較的鈍い切欠きの $\Delta K_{th}$ は,比較的鋭い切 欠きに比べ,低下した.一方,R = 0および高応力比で は $\Delta K_{th}$ の低下は見られなかった.

3.2 有効応力拡大係数の下限界値( $\Delta K_{eff}$ )th に及ぼす切欠 き半径および応力比の影響 3 種類の応力比のうち, R =-1, R = 0 ではき裂閉口が生じ,高応力比の場合は,き裂 閉口は生じなかった. 図 2 に示した中空のプロットは有 効応力拡大係数の下限界値( $\Delta K_{eff}$ )th を示す.高応力比の場 合は, $\Delta K_{th} = (\Delta K_{cff})$ th であるので,中空の点はプロットし ていない. R = -1において, $\Delta K_{th}$ は反に依存して変化した が,( $\Delta K_{eff}$ )th はほぼ一定となった.また,3つの応力比問 には $\Delta K_{th}$ に顕著な差がみられたが,( $\Delta K_{eff}$ )th で整理した結 果では,R = -1, R = 0の結果が,き裂閉口が生じなかっ た高応力比の結果に一致した.したがって,応力比によ る $\Delta K_{th}$ の差違とR = -1で生じた $\rho$ の変化に伴う $\Delta K_{th}$ の変 化は,き裂開閉口挙動を原因として生じたことが明らか であり,以下では $\rho$ とRの違いによるき裂閉口の発達の 違いの観点から $\Delta K_{th}$ の変化について検討を行った.

3.3 き裂停留条件の評価モデル き裂閉口の起こった 試験では疲労限度で非破断であった試験片でも予き裂 は進展し、それから停留した.そこで、き裂進展に伴い 発達するき裂閉口を考慮した停留き裂生成の評価モデ ルを図3に示す.応力振幅一定の本実験では、き裂進展 に伴い $K_{max}$ は増大するが、き裂閉口によりき裂開口応力 拡大係数 $K_{op}$ も増加し、結果として $\Delta K_{eff}$ (= $K_{max}$ - $K_{op}$ )は 減少する.最終的に $K_{op}$ が( $\Delta K_{eff}$ ) $_{th}$ のバンドに入り、 $\Delta K_{eff}$ が( $\Delta K_{eff}$ ) $_{th}$ 以下となる場合は、き裂は停留する.一方、  $K_{op}$ が( $\Delta K_{eff}$ )<sub>th</sub>のバンドに入らない場合,き裂は停留する ことなく進展し,破断に至る.したがって,( $\Delta K_{eff}$ )<sub>th</sub>が一 定の条件では, $K_{op}$ の増加が少ないものほど停留条件を 達成するための応力振幅が低下し,疲労限度およびその 時の $\Delta K$ である $\Delta K_{th}$ が低下する.

3.4 き裂開口応力拡大係数  $K_{op}$  の変化に及ぼす切欠き 半径および応力比の影響 ここでは、比較的鋭い切欠き として $\rho$  = 0.015 mm, 0.5 mm を、比較的鈍い切欠きとし ては $\rho$  = 1 mm, 5 mm を取り上げて、疲労限度の試験片 でき裂閉口が生じた応力比 R = -1, R = 0 について、き裂 開口応力拡大係数  $K_{op}$  の変化について考察する. 図 4 に き裂進展に伴う  $K_{op}$  の変化を示す.

R = -1では、初期には $K_{op}$ は負の値であり、圧縮側で もき裂が開口している。鈍い切欠きでは、鋭い切欠きに 比べて $K_{op}$ の増加が比較的少なく、矢印で示したき裂停 留時のき裂開口応力拡大係数 $(K_{op})_{th}$ は鈍い切欠きの方が 低い.このことが $\Delta K_{th}$ の低下に繋がり、これは図2に示 した切欠き半径に応じた $\Delta K_{th}$ の変化に対応している。

一方, R = 0 では切欠き半径によって  $K_{op}$ の増加に大き な差違は見られず,  $(K_{op})_{th}$ もほぼ同程度の値であった. したがって, 図 3 のモデルによると疲労限度に $\rho$ の影響 は見られないはずであり, 図 2 の実験結果と一致する.

そこで、R = -1, R = 0 について、すべての切欠き半径  $O(K_{op})_{th}$ を図 5 に示す。それぞれの $(K_{op})_{th}$ の $\rho$ による変化 の傾向は図 2 に示した $\Delta K_{th}$ の変化とよく一致した.R = -1









では比較的鈍い切欠きほど( $K_{op}$ )thが低く,  $R = -1 \circ \rho$ に依存した $\Delta K_{th}$ の低下を説明するモデルの検証がなされた.

#### 4 結 言

S25C 焼きならし材について,深い切欠きの底の微小 き裂の進展下限界条件ΔK<sub>th</sub>に対する切欠き半径および 応力比の影響を検討した.

- (1) 応力比 R = -1 では、比較的鈍い切欠きの $\Delta K_{th}$ は鋭い 切欠きに比べて、低下した、鈍い切欠きの方が  $K_{op}$ の増加が抑えられたことが原因である.
- (2) 応力比 R = 0, 高応力比ではいずれの切欠き半径にお いても $\Delta K_{th}$  はほぼ一定となった.
- (3) すべての切欠き半径および応力比で( $\Delta K_{en}$ )th は一定 となった. R = -1 で見られた $\rho$ の変化に伴う $\Delta K_{th}$ の変 化は $K_{op}$ の発達の差違によるものであり,切欠き底の 微小き裂のき裂進展下限界条件 $\Delta K_{th}$ に及ぼす $\rho$ , Rの 影響はき裂閉口が支配因子である.

#### 参考文献

- 1) H. Kitagawa, S. Takahashi, *Trans. JSME*, *Ser. A*, Vol.45, No.399, (1979), pp.1289-1303.
- Y. Akiniwa, et al., *Trans. JSME*, Ser. A, Vol. 53, No. 487, (1987), pp.393-400.
- 3) Y. Kondo, et al., *ASTM STP* 1461, (2005), pp.415-432.
- 4) M. Kikukawa, et al., *J.JSMS*, (1976), vol. 25, pp.899-903.
- 5) B. Gross and J.E. Srawley, NASA TN D-2603 (1965).
- 6) P. Lucas et al., Mat. Sci. Eng., 34-1 (1978), pp.61-66.



Fig.4 Development of crack closure in R = -1 and R = 0 at fatigue limit.



Fig.5 Change in threshold crack opening stress intensity factor  $(K_{op})_{th}$  with change in notch root radius  $\rho$  and stress ratio *R*.